

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# SIKA СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ SCH-SIKABOND T2

SikaBond® T-2 – 1-компонентный высокопрочный клей, рассчитанный на высокие нагрузки, не содержащий растворителей.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

SikaBond® T-2 разработан для внутреннего и наружного применения, например, для приклеивания подоконников, порогов, лестничных ступеней, паркетных и напольных планок, защитных планок, досок объявлений, сборных элементов и т. д.

SikaBond® T-2 обладает адгезией к бетону, кирпичу, камню, тротуарной плитке, керамике, дереву, алюминию, стали, штукатурке, затвердевшему ПВХ, углеродным элементам и полиуретану.

### ФУНКЦИИ:

- отличная начальная адгезия
- крепление без лент, гвоздей и шурупов
- хорошая адгезия ко многим основаниям
- высокая грузоподъемность
- предотвращает гальваническую коррозию
- быстрое затверждение
- эластичные, шумопоглощающие свойства
- устойчив к вибрациям и ударам
- высокая устойчивость к погодным воздействиям
- клей можно шлифовать
- очень низкие выбросы



Технические характеристики	
Состав	технология полиуретана i-Cure
Цвет	biela
Твердость по Шору	~ 55 (через 28 дней)
Предел прочности	~ 2.5 Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на сдвиг	~ 2,0 Н/мм <sup>2</sup> , толщина клея 1 мм
Термостойкость	от -40 °C до +90 °C
Температура окружающего воздуха	от +5 °C до +35 °C, мин. 3 °C выше температуры точки росы
Температура основания	от +5 °C до +40 °C
Скорость затвердения	~ 3,5 мм/24 часа. (23 °C/50 % г.в.в.)
Время формирования слоя	~ 40 мин. (23 °C/50 % г.в.в.)
Срок хранения	12 месяцев в сухих, темных помещениях, при температуре от +5 °C до +25 °C
Объем картриджа	300 мл
Вес	0,423 г/шт.

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG	
			QUALITY ®	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
ПРОВЕРИЛ		ТЕХНОЛОГ	НАИМЕНОВАНИЕ	
Sika строительный эластичный клей		SCH-SIKABOND T2		Лист
		Количество листов		

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 18:52:26